

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝グループの研究開発戦略

2012年7月10日

執行役専務

須藤 亮



東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

注意事項

- この資料には、当社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれています。
- これらの記述は、過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信にもとづく見込みです。
- 当社グループはグローバル企業として市場環境等が異なる国や地域で広く事業活動を行っているため、実際の業績は、これに起因する多様なリスクや不確実性（経済動向、エレクトロニクス業界における激しい競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等がありますが、これに限りません。）により、当社の予測とは異なる可能性がありますので、ご承知おきください。
- 2011年度の組織変更に伴い、セグメント情報における過年度の数値を新組織ベースに組み替えて表示しています。

> I. トータルイノベーションを支える ソリューション

- トータル・ストレージ・イノベーション
- トータル・エネルギー・イノベーション
- イノベーションのさらなる進化／世界初・No.1

II. グローバル研究開発マネジメント

- グローバル研究開発体制
- 知財戦略
- 研究開発投資

東芝が進めるスマートコミュニティ事業

情報のビッグデータ化
セキュリティ確保

高効率・安定的電力確保

トータル・ストレージ
イノベーション

トータル・エネルギー
イノベーション

スマートコミュニティ

ビッグデータ処理・オーケストレーション処理

データセンタ

サーバ

ストレージアレイ

HDD SSD NAND

デジタルプロダクツ・
ソリューション

リテール・
ソリューション

ヘルスケア・
ソリューション

ホーム・
ソリューション

パワーエレクトロニクス・EV



工場・ビルソリューション



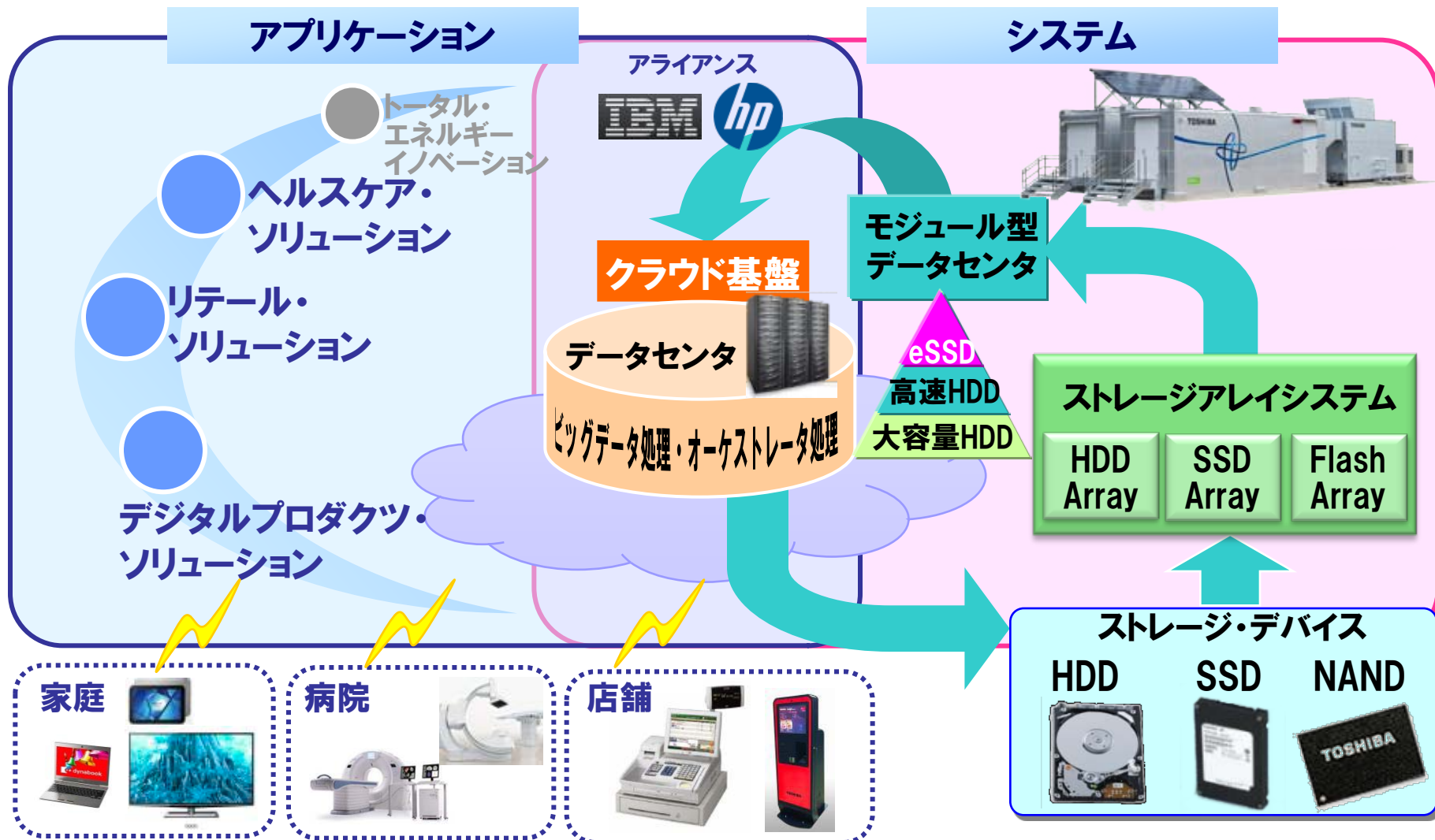
基幹電源



再生可能
エネルギー



トータル・ストレージ・イノベーション



ビッグデータに対応するアプリ・システムの提供

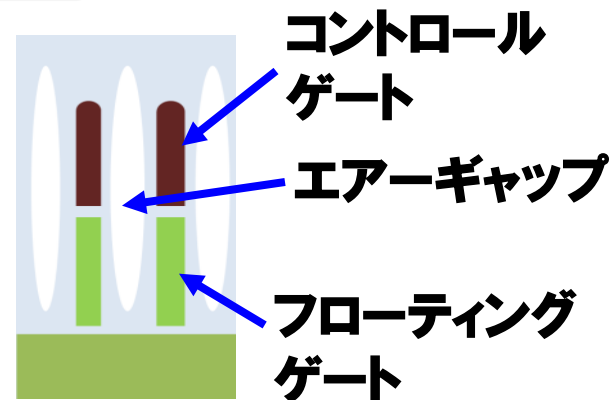
チップサイズ優位性を堅持

連 携
SanDisk

● 世界最先端19nmプロセス技術

特許力
出願100件超

- ・ メモリセル間の干渉を抑制する
新構造(エアーギャップ)の導入



● チップサイズ縮小技術

- ・ アーキテクチャ変更で周辺回路を縮小

※他社(21nm 64Gb)チップ比14.5%縮小

微細化だけに依存しない3Dメモリ

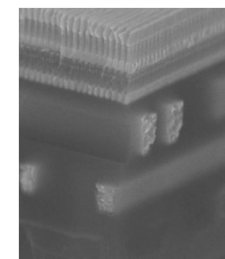
特許力
出願700件超

● 大容量化と低ビットコスト化技術

- ・ BiCS: メモリセルを積層(16層以上)
- ・ ReRAM: 抵抗変化を利用(薄膜材料開発)



BiCS



ReRAM

データセンター

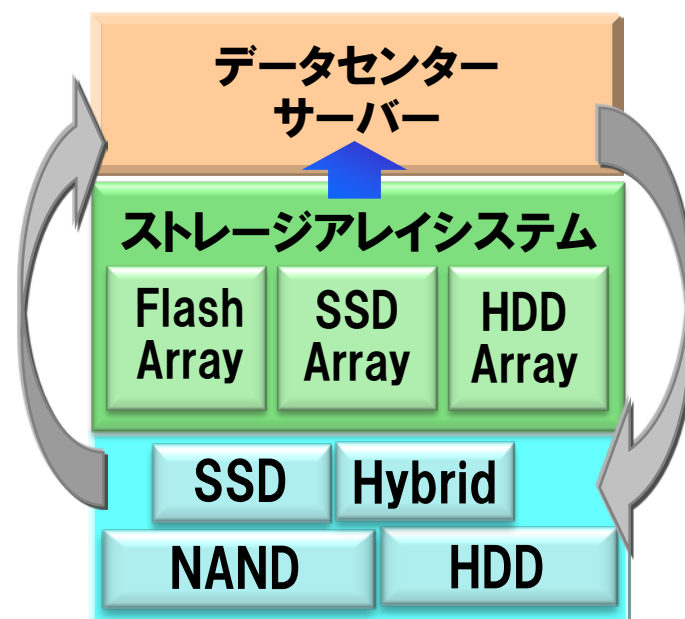
- クラウド基盤の整備とアプリ・ソリューションの提供

ストレージレイシシステム

- ストレージ階層化技術
 - ・ HDDとSSDの長所を活かした最適化
 - ・ HDDのみのシステム構成に対し
高速化(27倍)、省電力化(40%削減)

ストレージ・デバイス

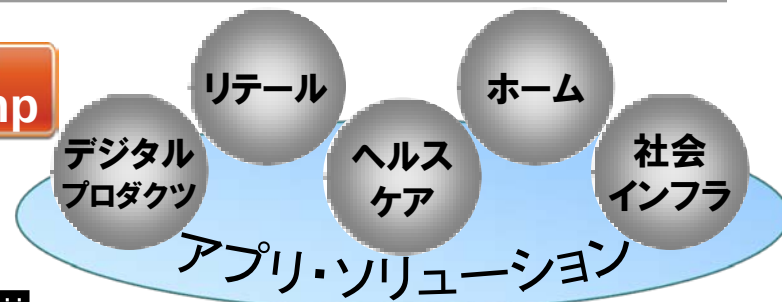
- HDD大容量化技術
 - ・ 瓦記録方式※1によるディスク容量増大(25%)
- SSD高性能・信頼性向上技術
 - ・ コントローラ開発(NAND、3Dメモリに適した独自の誤り訂正回路)



特許力
出願300件超

ビッグデータ利活用基盤の提供

連携
IBM, hp



● ビッグデータ処理技術

- ・ Pbyte(ペタバイト)級データ高速処理
- ・ 1千万世帯以上のセンサーデータ量
に対応したリアルタイムイベント処理

● オーケストレーション技術

- ・ 東芝データセンターとパブリッククラウド
のリソース配分を動的に最適割当

社会インフラからBtoB/BtoCまで対応

クラウド基盤

ビッグ
データ
処理
基盤

データ分析

イベント処理

大量データ収集・蓄積

オーケ
スト
レータ

実行環境(仮想サーバ)

リソース管理、自動選択

最適構成での運用

東芝グローバルDC



パブリック
クラウド



BtoCソリューション

● 人を想う、ライフスタイル分析

特許力
出願100件超

- ・ 家庭内機器からの情報を元に

ユーザーの行動・嗜好を分析

- ・ 状況に合わせて最適な”おすすめ”を提示

● 画像認識・検索

特許力
出願100件超

- ・ 映像解析(顔認識、シーン分類)で、ビッグデータを効率検索

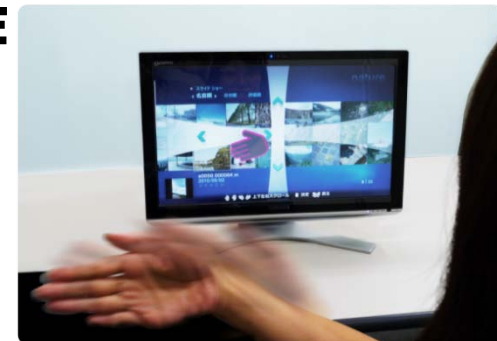
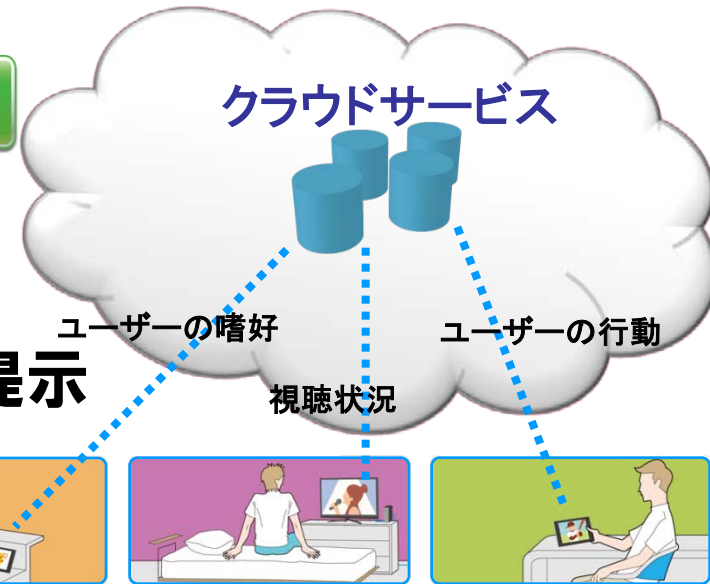
● クラウドサービスに最適なUI

特許力
出願100件超

- ・ ジェスチャ・音声UIで統一かつシンプル操作

● 機器間連携

- ・ テレビ/PC/タブレット連携で、
サービス/コンテンツへシームレスにアクセス



店舗事業者のためのソリューション

- POS大量情報クラウド化技術
 - ・ POSデータ、市場動向による需要予測
 - ・ ネットスーパークラウド Web Shopping
- 決済のスマート化技術
 - ・ 商品のオブジェクト認識、センシング

連携
IBM

特許力
出願100件超

クラウド



お買い物客のためのソリューション

- コンテンツ配信技術
 - ・ 近接高速無線伝送(TransferJET™)
- リアル・バーチャル融合技術
 - ・ AR技術、デジタルサイネージ
 - ・ 遠隔ショッピングセキュア通信



ヘルスケアIT

連 携
Vital, Amazon

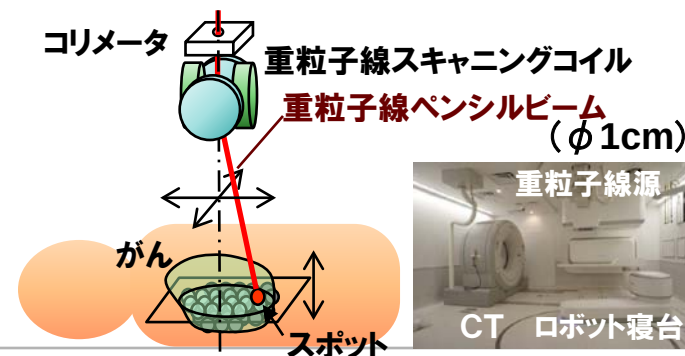
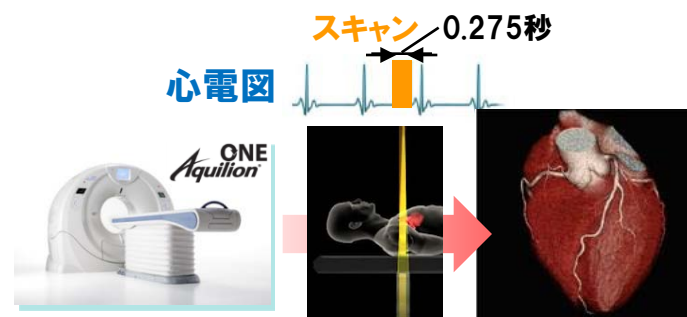
- 大容量画像保管・配信、解析技術
 - ・ ヘルスケアクラウド・サービス、臨床アプリケーションの拡充

画像診断

- 高安全医用センシング技術
 - ・ 1心拍心臓CTスキャン(0.275秒)
 - ・ 低被ばく画像再構成(被ばく▲75%)

治療・治療支援

- 重粒子線ビーム輸送・制御技術
 - ・ 3Dスポットスキャン(φ1cm)照射(世界初)
 - ・ がん3D形状計測・照射制御



トータル・エネルギー・イノベーション

再生可能エネルギー



高効率火力



高安全原子力



スマートグリッド



蓄電

パワーエレクトロニクス・EV



FEMS※1



BEMS※2



HEMS※3

エネルギーマネジメント

出力変動

電力不足

温暖化

エネルギー
セキュリティ

需給
バランス

環境問題

No.1 技術とソリューションでエネルギー最適活用

火力発電：高効率・低エミッション

● 高効率コンバインドサイクル（効率59%→62%※1）

- ・ 3次元設計による蒸気流損失極小化

特許力
出願400件超

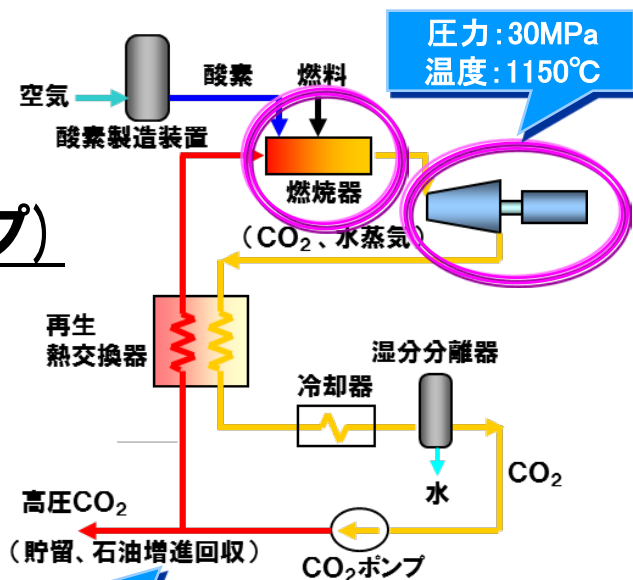
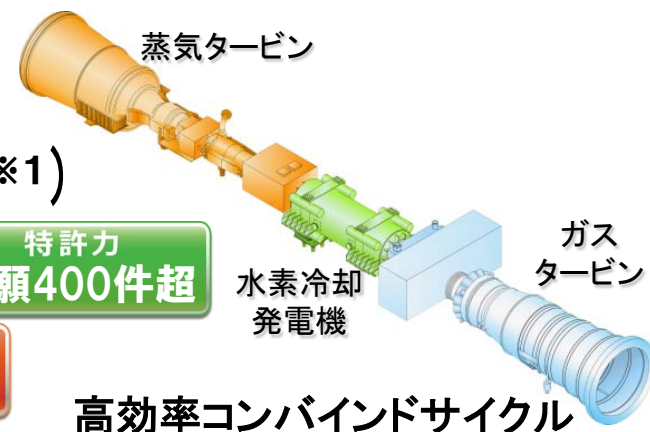
● 超臨界CO₂火力発電

連 携
NET Power, Exelon, Shaw

- ・ 超臨界CO₂タービン、高温・高圧燃焼器
- ・ CO₂回収100%+コンバインド発電級効率

● CCS (CO₂分離回収技術)

- ・ 回収エネルギー2.6GJ/t-CO₂（世界トップ）



原子力発電：更なる安全性を追求

● SMR (Small Modular Reactor)、4S※2

- ・ 静的安全装置、モジュール化設計

純度の高いCO₂で
回収・活用を容易化

超臨界CO₂火力発電

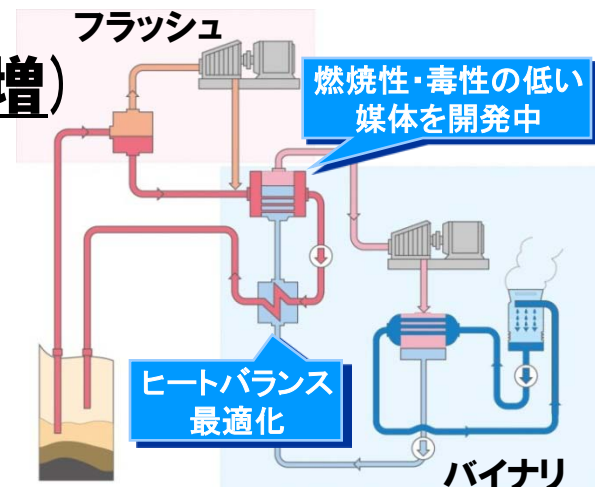
※1：低位発熱量(LHV)基準

※2：Super-Safe, Small and Simple

地熱発電

●フラッシュ・バイナリ複合システム (出力30%増)

- ・熱効率と環境性に優れた熱媒体
- ・ヒートバランス設計



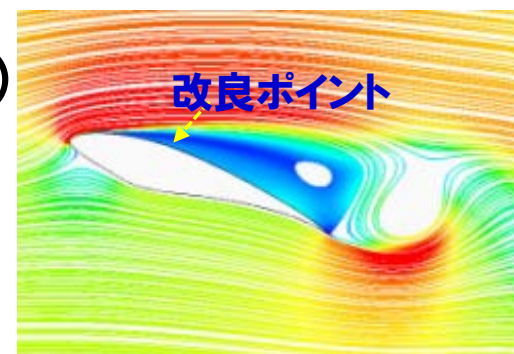
地熱発電(フラッシュ・バイナリ複合システム)

風力発電

連携
UNISON

●軽量・高効率発電システム

- ・ダイレクトドライブ型発電機の採用
- ・長翼ブレード形状最適化(年間発電量+10%)



風力発電:ブレード形状改良

太陽光

特許力
出願100件超

●高効率PCS (変換効率97.7%) + 系統安定化

燃料電池

●エネファーム:停電時自立運転制御 + HEMS連携

- ・世界最高水準の総合効率94%※1

省エネ/低エミッション交通社会の実現

インバータ・モーター技術

特許力
出願200件超

- ・ 高耐圧All SiCデバイス開発
- ・ インバータ小型化(体積60%削減)
- ・ 省エネ20%、LCC低減(PMSMと組合せ)



1.7kV-1.2kA
2in1モジュール

適用



SiC適用
鉄道車両用
インバータ※1

蓄電池技術

特許力
出願500件超

- ・ 急速充電、サイクル寿命6000回
(80%容量維持)
- ・ SCiB™残存価値の「見せる化」技術



SCiB™

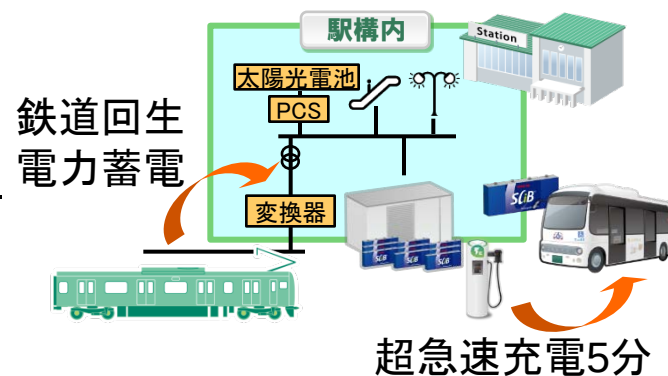
適用



本田技研工業(株)様
フィットEV(北米仕様)
2012年夏に日米で発売予定

駅エネルギーソリューション

- ・ 鉄道回生蓄電、回生率5~15%改善※3
- ・ 駅舎、電車、EVバス電力最適運用
- ・ 環境への配慮(CO₂削減60%※4)



見える化で省エネ10%、DR※1 ピークシフト5～10%

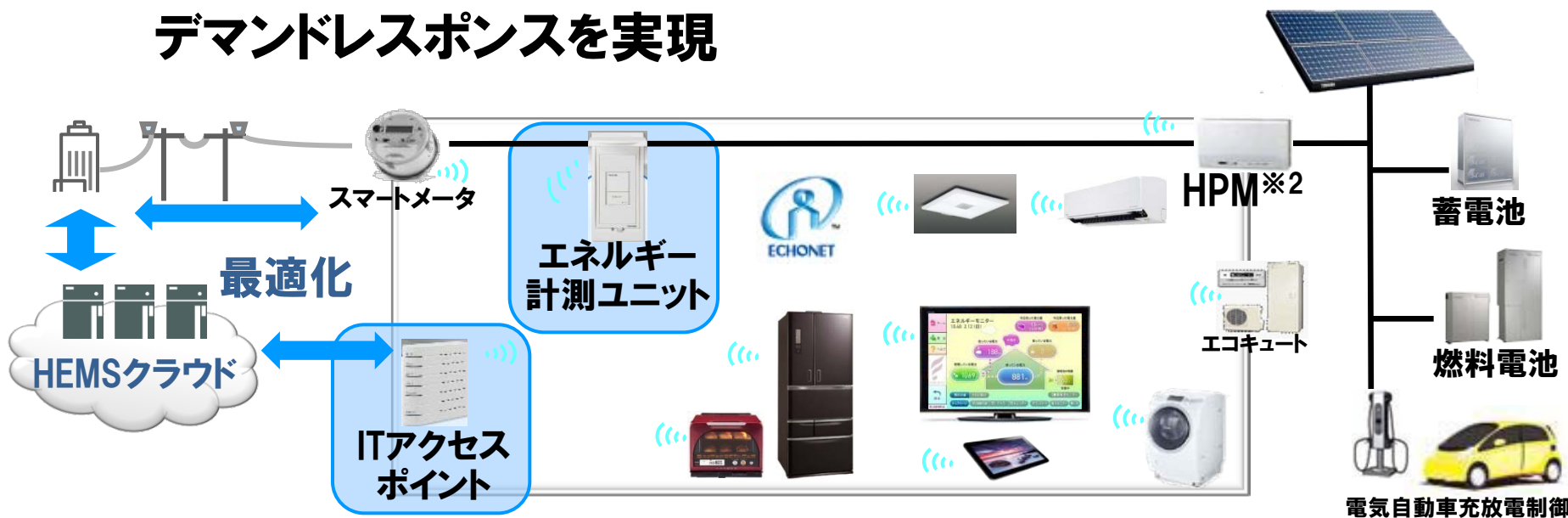
● HEMSプラットフォームのECHONET Lite対応

連 携
Landis+Gyr

- ・ エネルギー計測ユニット、ITアクセスポイントを他社に先駆けて製品化
- ・ スマート家電、新エネ機器の制御と「見える化」を実現

● HEMSクラウドエンジン

- ・ ユーザーの快適性に配慮したピーク電力削減のための
デマンドレスポンスを実現

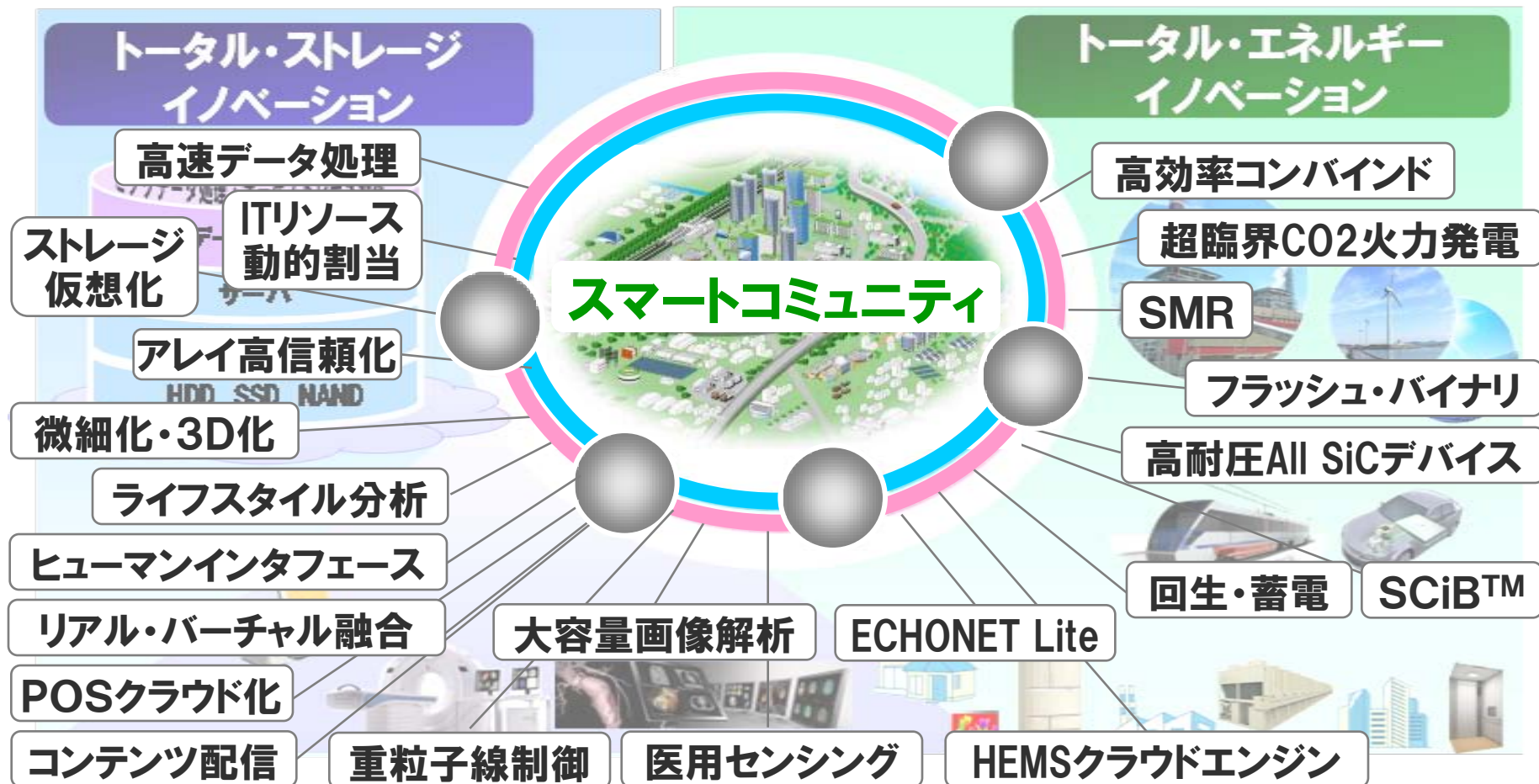


電気自動車充放電制御

スマートコミュニティを実現する東芝の技術ネットワーク

情報のビッグデータ化
セキュリティ確保

高効率・安定的電力確保



イノベーションのさらなる進化／世界初・No.1

116件
推進中

コーポレート
アイデンティティ

潜在ニーズ

メガトレンド

ローカルフィット

イマジネーション

商品コンセプト

世界初・No.1
商品上市

世界初・No. 1
商品

商品技術

コンセプト抽出

コア技術

イノベーション

基盤技術

クリエイティブ・ライティング

人
感性

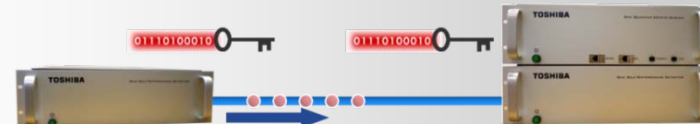
● 感性と省エネを両立する照明



量子暗号通信

社会
セキュリティ

● 量子力学に基づく究極の安全性



高温超伝導

地球
サステナビリティ

● 3次元形状の超伝導コイル※1



欧州合同原子核
研究機関(CERN)
の大型加速器にも
当社の技術が貢献



超伝導4極電磁石

三つの方向性で新技術を育成

I. トータルイノベーションを支える ソリューション

- トータル・ストレージ・イノベーション
- トータル・エネルギー・イノベーション
- イノベーションのさらなる進化／世界初・No.1

II. グローバル研究開発マネジメント

- グローバル研究開発体制
- 知財戦略
- 研究開発投資

国内外の主要研究開発拠点

コーポ
レート



- ・研究開発センター
- ・ソフトウェア技術センター



- ・生産技術センター

事業
部門

- ・プラットフォーム＆ソリューション開発センター(デジタルプロダクツ)
- ・半導体研究開発センター
- ・電力・社会システム技術開発センター

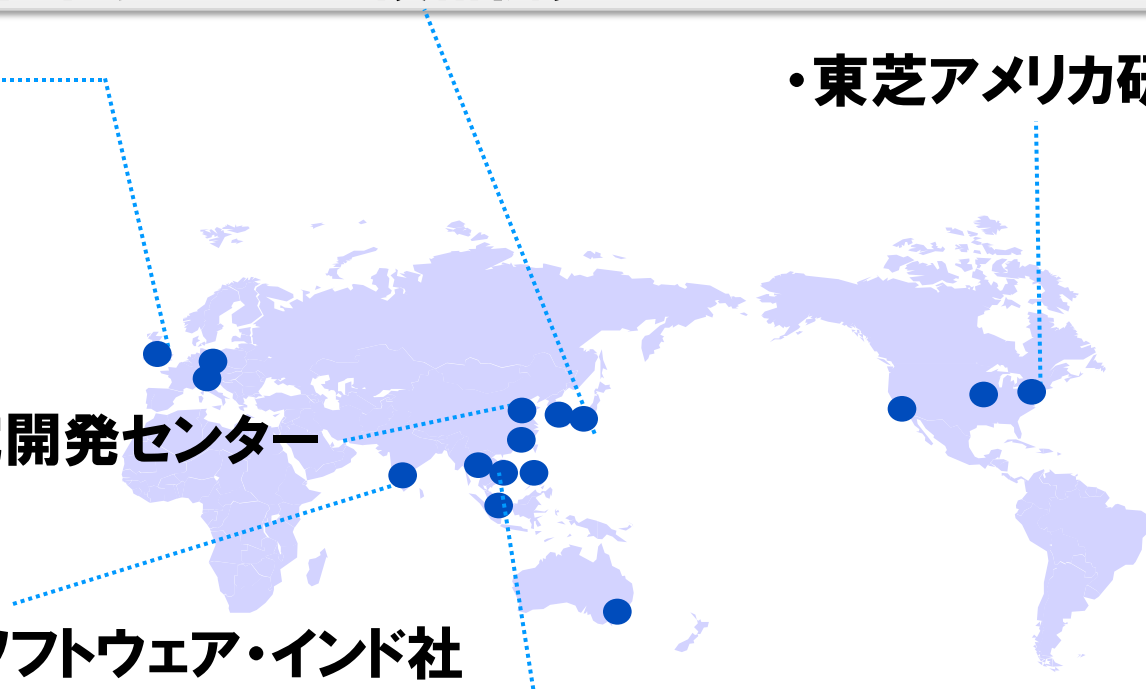
- ・東芝欧州研究所
ケンブリッジ研究所
通信研究所(ブリストル)

- ・東芝アメリカ研究所

- ・東芝中国社 研究開発センター

- ・東芝エンベデッドソフトウェア・インド社

- ・東芝ソフトウェア開発ベトナム社



グローバル研究開発強化方針(2011年⇒2014年)

- ・ ローカルフィット商品研究開発のためのグローバル連携・分担の最適化
- ・ グローバルトップレベルの研究開発人財の獲得・活用

欧州

1,100名⇒1,110名

- ・ スマートコミュニティ技術/実証
- ・ 画像・音声・量子暗号通信

米国

1,380名⇒1,390名

- ・ センサ・ネットワーク
- ・ ヘルスケア・ストレージ

インド、 ベトナム他

980名⇒1,450名

- ・ 社会インフラクラウドソフト
- ・ 新興国市場向け技術・製品開発

中国

720名⇒980名

- ・ 中国向けスマートコミュニティ技術
- ・ 中国市場向け技術・製品開発

海外トップ大学と連携し、
基礎研究人員を拡充

280名⇒335名

(地域別人員数の内数)

基礎研究拠点 280名

トータルエネルギー
イノベーション
2,100名

トータルストレージ
イノベーション
1,800名

基礎研究拠点 335名

トータルエネルギー
イノベーション
2,375名

トータルストレージ
イノベーション
2,220名

知的財産戦略

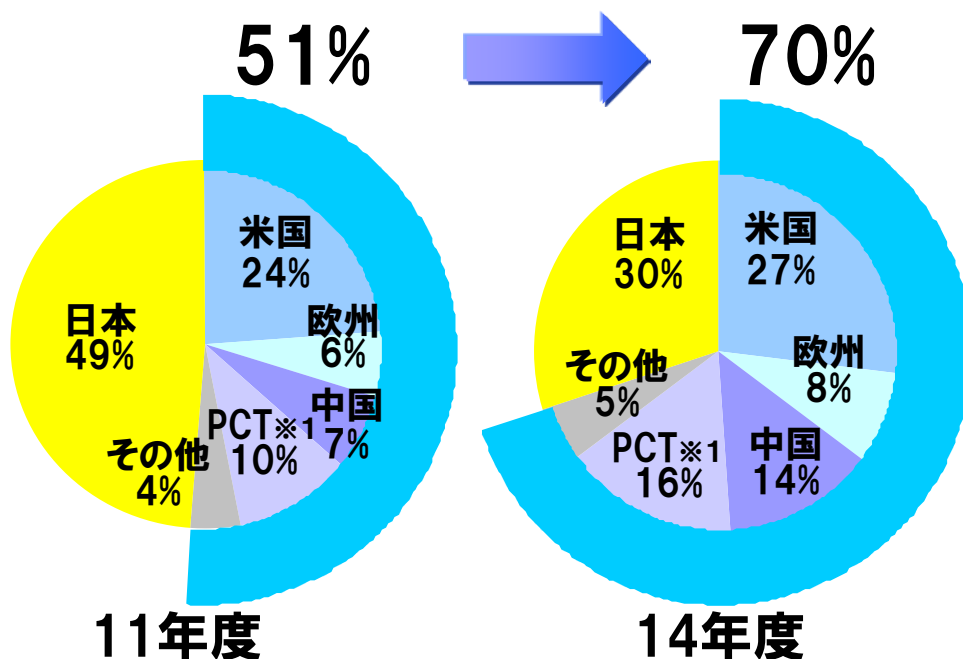
知的資産の確保

- ・グローバル知財力強化
- ・米国特許トップ10維持
⇒10年: 6位, 11年: 5位

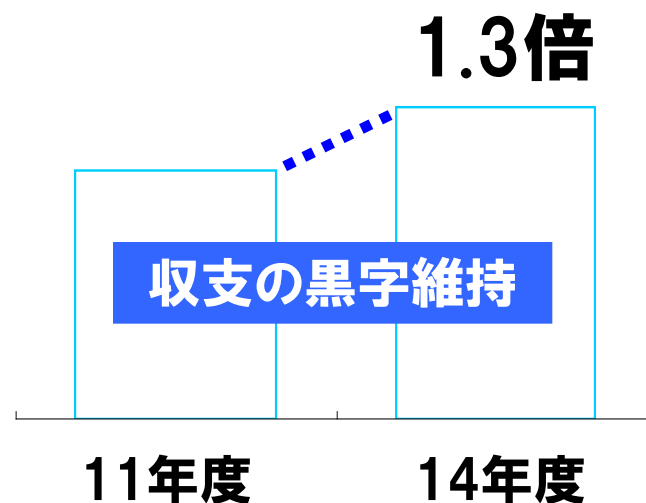
知的資産の活用

- ・事業の優位性実現
- ・適正な評価とライセンス
収入力の強化

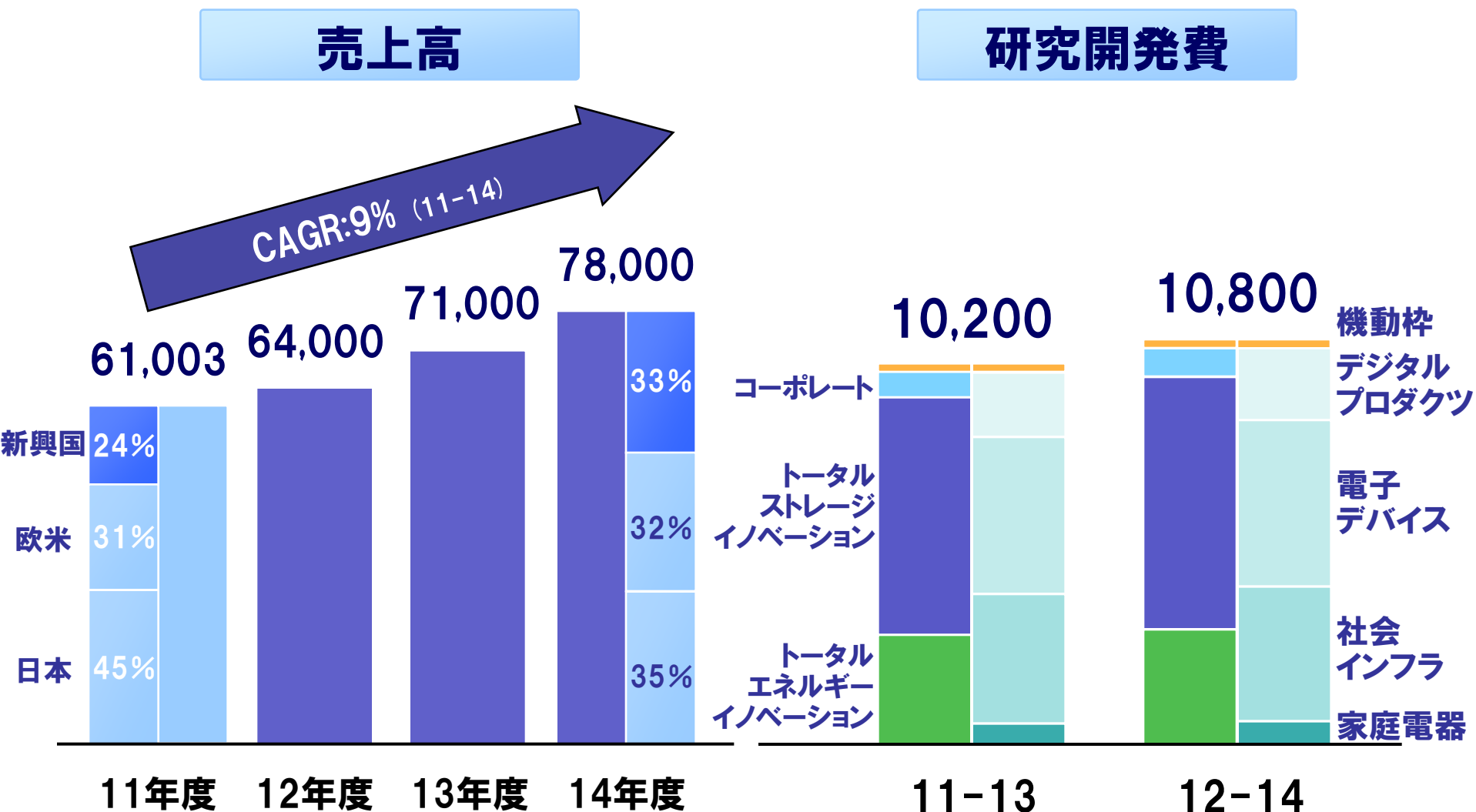
グローバル出願率※2



ライセンス収入



将来の事業を支える研究開発投資



人と、地球の、明日のために。

時代の変化を先取りする
イマジネーションの発揮で
グローバルトップへ

TOSHIBA

Leading Innovation >>>